

A

B

C

D

零件代号

借(通)用件登記

描图

描校

旧底图总号

底图总号

答字

一般公差(单位: mm)	
XS	±0.3
MX	±0.2
XX	±0.1

材质与表面处理(Materials & Plating)

零件名称(Part Name)	材质(Material)	表面处理(Plating)
壳体(Body)	黄铜(Brass)	镀金(Gold Plated)
绝缘子(Insulator)	聚四氟乙烯(PTFE)	
中心孔针(Contact Pin)	黄铜(Brass)	镀金(Gold Plated)

性能指标(Electrical)

1.特性阻抗(Impedence) : 50Ω

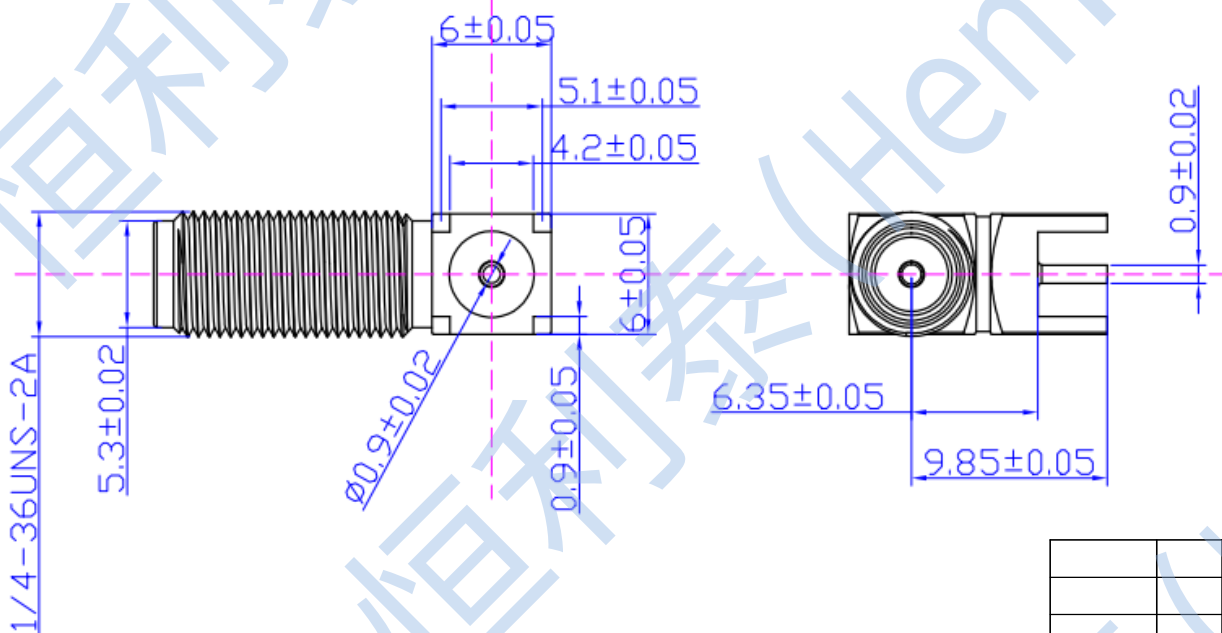
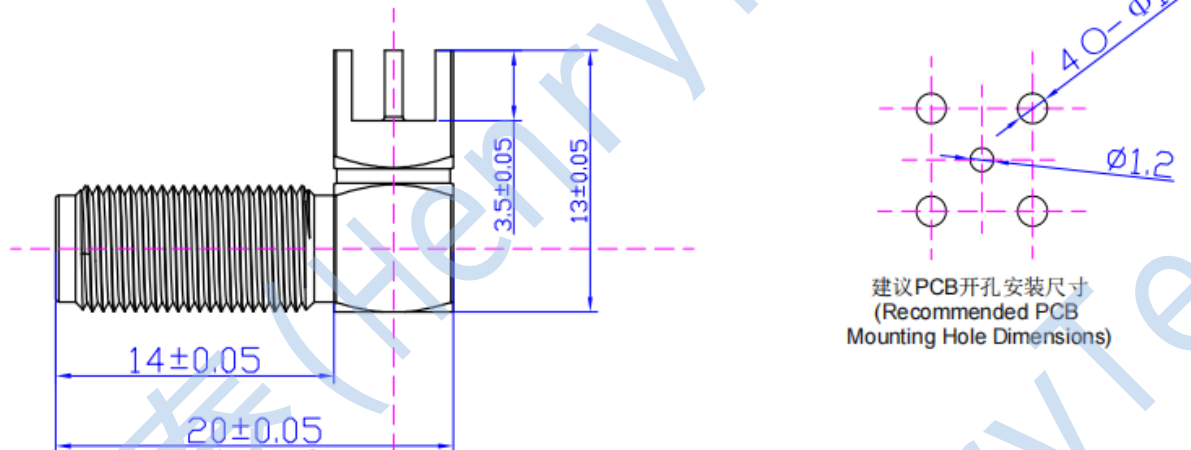
2.频率范围(Frequency) : DC-6GHz

3.接触电阻：内导体(Center Contact Resistance) $\leq 3\text{m}\Omega$
外导体(Outer Contact Resistance) $\leq 2\text{m}\Omega$

4. 绝缘阻抗 (Insulation Resistance) : $\geq 5000\text{M}\Omega$

5.介质耐压(Dielectric Withstanding Voltage) : 1000V(Volts RMS)

6.驻波比(VSWR): ≤ 1.25



						成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd						
标记 处数		分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	HL-SMA-KWE-2002		
设计			标准化									
校核			工艺									
主管设计			审核									
			批准			共1张 第1张		版本		替代		